

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部成分表

製品名(鉛フリー): XC6119xxxx7R-G

標準質量: 1 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.098	シリコン	98400	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.239	ニッケル	239300	7440-02-0
	0.002	金	1500	7440-57-5
ダイアタッチ	0.008	エポキシ樹脂	8100	—
	0.005	アクリル樹脂	4900	—
ボンディングワイヤ	0.050	金	50000	7440-57-5
封止樹脂	0.523	溶融シリカ	523000	60676-86-0
	0.030	エポキシ樹脂	29900	—
	0.027	フェノール樹脂	26900	—
	0.018	金属水酸化物	17900	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。